# 数字集成电路课程设计报告



,

课程设计名称: Motion Estimation Circuit Design

姓 名: 吴非

学 号: 519021910924

小组 成员:吴非,贾鑫鹏,王玉麟,汪嘉航

提交 日期:

# 目录

- 1. 设计规范简介
- 2. 电路性能分析与电路结构设计
- 3. 电路 RTL 模型与仿真验证
- 4. 电路逻辑综合策略与综合结果
- 5. 电路物理实现与结果分析
- 6. 任务分工与设计总结

# 1.课程设计规范简介

对所要实现电路的设计规范进行描述,包括功能、性能等要求,

## 可参考课程设计的规范文件。

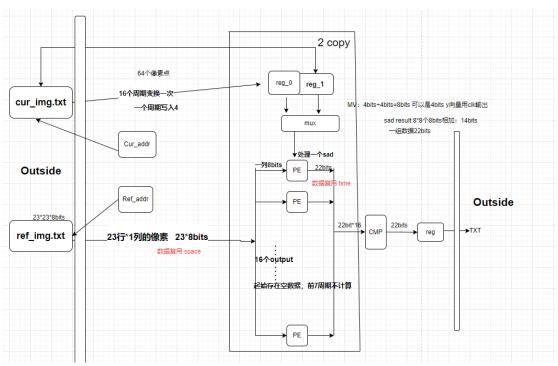
- 1) 每秒 60 帧 4K 视频 (3840×2160@60fps) 的实时处理能力
- 2) 采用全搜索 ME 算法、支持 8×8 块大小的 SAD 计算、搜索区间为[-7,8]
- 3) 芯片设计工艺: 华力 55nm 工艺
- 4) 评价指标: 电路的实时处理能力、芯片的 PPA (Performance or frequency, Power, Area)、输入/输出数据的带宽及其利用效率 理论压缩率:

原图片 bit 数: 3840\*2160\*8bits 压缩后 3840\*2160/8/8\*8bits 显然压缩比率为 1/64

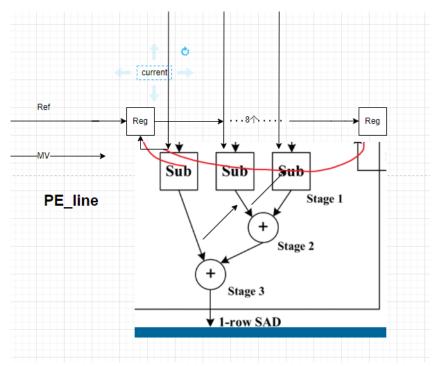
# 2. 电路性能分析与电路结构设计

(1) 对于 ME、SHA256 和 NoC、RSIC-V 等电路,根据电路设计规范,分析电路的性能、吞吐率、(峰值)带宽、平均带宽和(实时)工作频率等指标,给出必要的计算公式和估算依据。在此基础上,给出基于模块化划分的电路硬件结构图,并进行说明。

#### 整体架构:



如图,本架构的主要思想是每个周期计算一列 16 个 sad 块,然后更新参考帧数据,具体在 pe\_line 图中的 8 个 reg。



虽然是参考帧的数据在不断流动,但是我们可以想像,这就好比当前块在搜索区域内滑动,这和卷积操作很相似,当前块为卷积核,不过不同之处在于我们一次计算一列内的所有值。

由于使用一套计算模块,当我们计算下一个当前块的时候会出现参考帧的数据接不上的情况,但是隔一个当前块刚好接上,但是由于需要,不能间隔输出,因此我们通过并行技术复制一份一样的模块,但是这样又会让性能过剩,为了减小发热,以及提高寿命,在一个周期停顿不计算,一个周期计算,这样性能不会改变。由于上述分析它和初始模块差了16个周期,因此也需要另一个cur\_reg存储下一个当前块。

具体每个小模块:

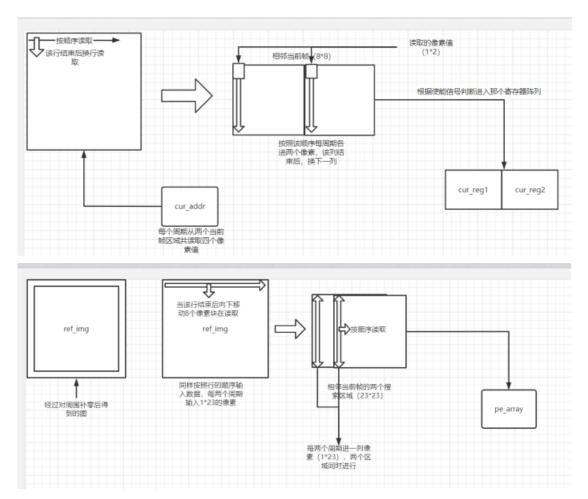
cur addr 和 ref addr 产生需要的数据地址。

cur\_reg: 存储当前块数据,有相对于当前 sad 二倍大小的空间(为了切换当前块的时候不停顿)。

pe,pe\_line:核心计算模块(同时也存储了参考帧数据)。

cmp: 比较一个周期来的 16 个 sad 值,选出最小的,并和全局的最小值比较, 16 个周期后输出当前 sad 的最小值。

## 主要数据流动示意:



## 电路指标:

#### 性能:

1/60 秒内需要计算 3840\*2160/8/8=129600 个当前块的数据,一个当前块需要 16 个周期,200Mhz 带入计算出需要 0.010368s 计算一张图片,计算 60 张需要 0.622s 小于 1s, 1s 内能计算约 96 张图片。

带宽:

```
module me(()
--input wire clk,
--input wire rst,
--input wire [15:0]cur_input0,
--input wire [15:0]cur_input1,
--input wire [15:0]cur_input1,
--input wire [3:0]ref0,input wire[3:0]ref1,input wire[3:0]ref2,input wire[3:0]ref3,input wire[3:0]ref4,
--input wire[3:0]ref5,input wire[3:0]ref6,input wire[3:0]ref7,input wire[3:0]ref8,
--input wire[3:0]ref9,input wire[3:0]ref10,input wire[3:0]ref11,input wire[3:0]ref12,
--input wire[3:0]ref13,input wire[3:0]ref14,input wire[3:0]ref15,input wire[3:0]ref16,
--input wire[3:0]ref17,input wire[3:0]ref18,input wire[3:0]ref19,input wire[3:0]ref20,
--input wire[3:0]ref21,input wire[3:0]ref22,
--output reg finish_flag,
```

由图可见,输入带宽: 2+32+4\*23=126bits 输出带宽:

```
output-reg-finish_flag,
output-reg-ber,
output-reg-[22:0]cur_ad,
output-reg-[22:0]ref_ad,
output-reg-[13:0]min_sad0,
output-reg-[13:0]min_sad1,//这个只能是reg?

output-reg-finish_a_cur0,output-reg-finish_a_cur1,
output-reg-[3:0]mv_x0,
output-reg-[3:0]mv_y0,
output-reg-[3:0]mv_y1,
output-reg-[3:0]mv_y1
```

#### 2+46+28+2+16=94bits

利用效率:

输入:参考帧数据一直输入,当前帧的数据也只是在换行的时候停顿 32 个周期,而一行内一共有 3840 个周期,这很微小,因此可以近似为 100%

#### 输出:

每 16 个周期输出一次,因此效率为 1/16,当然也可以进行改进为近 100%,每个周期输出所有数据的 16 份中的一份,让后续的模块整合 16 个周期的数据为完整的数据即可。

PPA:

功耗: 51.2346mW

面积: 芯片面积: 1646578um^3

面积比例:

```
icc_shell> get_utilization
21:03:09 (snpslmd) OUT: "Galaxy-FP" student@Student [l7f01003266_1]
Top level utilization: 0.159937
0.159937
icc_shell>
```

面积利用率低,是使用 pad 数量多的缘故。

(2) 对于加法器电路,根据电路设计规范,分析电路的性能瓶颈,给出必要的估算依据,给出提升性能的方法和途径。 在此基础上,给出基于模块化划分的电路硬件结构图,并 进行说明。

理论分析:

1s 内一共要处理的数据量: 1s\* 60 \*3840\*2160\*8bit =3981312000bit, 一次 sad 计算处理 8\*8\*8bit=512bit, 因此 1s 内一共要处理 7776000 个块

# $\frac{1}{2\times |0^{8}HZ} = T$ (周电路周期) $\frac{15}{7} \cdot \chi = 7776000 \text{ yibxlb}$ $\chi = 9.95 \approx 10. (阿朝奴] 10个新 Sad.)$

由此得到最少一个周期需要计算 10 个 sad 值,为了避免电路过于复杂,我们直接采取一个周期计算一列的 sad 值,也就是 16 个 sad 值,这也就意味着性能会超出大约 60%.

同时根据全加器的延迟为 0.17ns, 频率为 200mhz

1\*10^9/(2\*10^8\*0.17)= 29.5 级,因此全加器一个周期可以有 29.5 级而算一个 8bit 的加法,需要 8,4,2,1 共 4 级,一行 8 个点,加起来需要 3 级,一个 sad8 行,需要三级,一共 16 个 sad 相互比较,需要 4 级,一共需要 14 级远小于 29.5,满足要求。同时为了能够让频率更快,以及更好的区分计算 sad 值和比较 sad 值的功能,将其分成 pe 和 cmp 两个功能模块,两模块之间用 reg 分隔做流水线。

性能瓶颈:

根据上述的全加器级数,显然应该是数据从 pe 进到出 pe 的路径为关键路径,这是电路的性能瓶颈。

提升性能方法:

- -增加流水线级数
- -并行
- -采用更先进的架构(改进电路一个周期停顿一个周期计算的缺点)。

#### (3) 介绍自己在上述部分中的主要工作;

查找论文等相关资料,设计了架构并画出架构图。

# 3.电路 RTL 模型与仿真验证

(1) 简要描述电路的 RTL 模型设计,重点介绍电路的验证方法、验证平台的搭建、和验证结果:

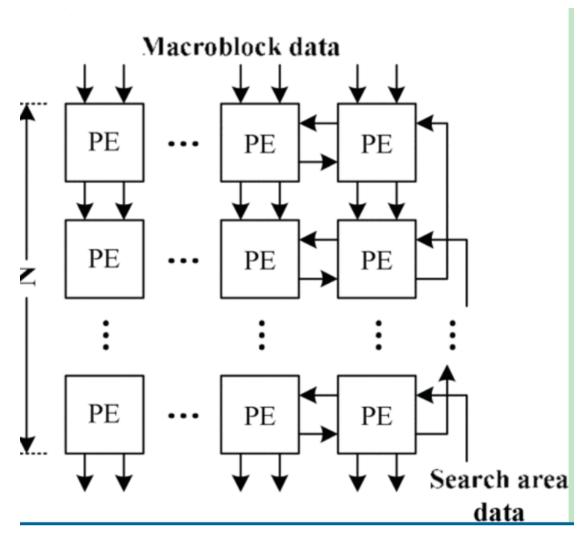
#### 数据预处理:

电路整体以当前帧和搜索区域的一列为整体进行输入,所以在选择输入之前,需要对图像进行预处理,对于先前帧而言,需要对其周围[-7,8]范围内进行补零操作,在补零完成后以列的顺序存进寄存器中,而对于当前帧,为了方便对所需块的读取,按照 1\*8 的大小从左向右进行读入,即每次存储 8 个像素点,向右读取,直至本行读完,然后进行换行操作。(该部分操作由脚本完成)

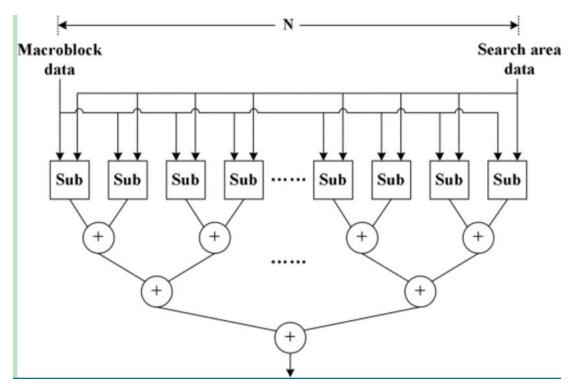
#### 代码:

免停顿问题。

- 1. cur\_addr.v 和 ref\_addr.v: 根据电路架构功能输出地址给 me\_tb.v, me\_tb.v 返回数据给芯片。
- 2. cur\_reg.v: 由于当前块数据需要保存 32 个周期不变,为了减小 io 数量,提高性能,使用了两个 cur\_reg 模块来存储当前块数据,之所以用两个是因为一个供给计算模块计算,另一个同时更新下一个当前块的数据,避
- 3. pe\_array,v,pe.v,pe\_line.v 如二板块所描述,电路核心计算模块,采用混合架构(收缩阵列架构和树结构混合)。 收缩阵列架构:



4. 树架构:



5. cmp.v:

在计算 16 个 sad 值的同时产生移动向量 mv\_x 和 mv\_y

6. delay.v:

当前块数据延迟, 使能信号延迟

7. output\_tb.v: 输出结果到文件

#### 验证结果:

结果和参考结果对比, 正确。

#### 仿真性能:

由之前的性能分析, 计算 60 张需要 0.622s 小于 1s, 符合要求。

(2) 验证结果包括:功能点的验证、测试向量的多少、仿真性能的统计:

在进行每个小模块的编写时设计了各个模块单独的 testbench。

(3) 介绍自己在上述部分中的主要工作;

pe,pe\_line 基本计算模块, cmp 比较器,输出到文件以及延迟模块(包括相关模块的 testbench)

和贾鑫鹏同学合作,他主要负责数据预处理,一同完成 RTL 代码的编写。最后的整合和测试,以及后续逻辑,物理综合不符合后的修改。

# 4. 电路逻辑综合策略与综合结果

- (1) 给出电路简要的逻辑综合流程、参数设置以及综合结果;
- (2) 综合结果包括:时序结果、面积结果、功耗结果、资源使用结果和设计违例,附上相关的结果:
- (3) 介绍自己在上述部分中的主要工作:
- 1.逻辑综合流程

第一步:设置 lib 以及 search path

```
set search_path "$search_path ../rtl/idct ../scripts /home/student/Desktop/Work
space/55nm ../work ../mem/asdrlspkb1p64x16cm2sw0/tt1p2v25c"
set target_library "hu55npkldut_tt1p0v25c.db HL55LPGP3VDS_SL_A01_P2_TT1D8V1D2
V25C.db asdrlspkb1p64x16cm2sw0_lib.db"
set symbol_library "hu55npkldut.sdb"
set link_library "* $target_library $symbol_library"
```

图 1

第二步: 顶层文件的书写与例化,读取 RTL

```
analyze -format verilog ../rtl/idct/cmp.v
analyze -format verilog ../rtl/idct/cur_addr.v
analyze -format verilog ../rtl/idct/cur_reg.v
analyze -format verilog ../rtl/idct/ref_addr.v
analyze -format verilog ../rtl/idct/ref_addr.v
analyze -format verilog ../rtl/idct/sub.v
analyze -format verilog ../rtl/idct/pe_line.v
analyze -format verilog ../rtl/idct/pe_array.v
analyze -format verilog ../rtl/idct/me_v
analyze -format verilog ../rtl/idct/me.v
elaborate me_chip
```

```
input wire clk,
input wire [15:0]cur_input0,
input wire [15:0]cur_input1,

output reg finish_flag,

input wire[3:0]ref0,input wire[3:0]ref1,input wire[3:0]ref2,input wire[3:0]ref3,input wire[3:0]ref4,
input wire[3:0]ref5,input wire[3:0]ref6,input wire[3:0]ref7,input wire[3:0]ref8,
input wire[3:0]ref9,input wire[3:0]ref10,input wire[3:0]ref11,input wire[3:0]ref12,
input wire[3:0]ref13,input wire[3:0]ref14,input wire[3:0]ref15,input wire[3:0]ref16,
input wire[3:0]ref17,input wire[3:0]ref18,input wire[3:0]ref19,input wire[3:0]ref20,
input wire[3:0]ref21,input wire[3:0]ref22,

output reg ber,
output reg [22:0]cur_ad,
output reg [22:0]ref_ad,
output reg [13:0]min_sad0,
output reg [13:0]min_sad1,//於了於經費reg?

output reg [3:0]mv_x0,
output reg [3:0]mv_y0,
output reg [3:0]mv_y0,
output reg [3:0]mv_x1,
output reg [3:0]mv_x1,
output reg [3:0]mv_y1]
);
```

图 3.me chip 顶层文件

共包括 230 个 pad, 其中 136 个为输入 pad, 94 个为输出 pad。

第三步:设置约束

时钟周期为 5ns, 其他参数按照周期等比例缩放。

第四步: compile

- 2. 逻辑综合结果
- 1)时序结果

Point	Incr	Path
<pre>clock clk (rise edge) clock network delay (ideal) inst_me/ber_reg/CK (SVL_FDPRBQ_1) inst_me/ber_reg/Q (SVL_FDPRBQ_1) inst_me/ber (me) HPDWUW1416DGP_ber/PAD (HPDWUW1416DGP) ber (out) data arrival time</pre>	0.00 4.30 0.00 # 0.23 0.00 1.90 0.00	0.00 4.30 4.30 r 4.53 r 4.53 r 6.43 r 6.43 r 6.43
clock clk (rise edge) clock network delay (ideal) clock uncertainty output external delay data required time	5.00 4.30 -0.25 -2.50	5.00 9.30 9.05 6.55 6.55
data required time data arrival time		6.55 -6.43
slack (MET)		0.12

1

#### 2) 面积及资源使用结果

总面积为1692353平方微米,详细资源使用结果见下图。

```
Report : area
Design : me_chip
Version: 0-2018.06-SP1
Date : Mon Apr 18 13:38:23 2022
Library(s) Used:
    hu55npkldut_tt1p0v25c (File: /home/student/Desktop/Workspace/55nm/hu55npkldut tt1p0v25c.db)
HL55LPGP3VDS_SL_A01_TT1D8V1D2V25C (File: /home/student/Desktop/Workspace/55nm/
HL55LPGP3VDS_SL_A01_P2_TT1D8V1D2V25C.db)
Number of ports:
                                            229712
Number of nets:
                                            505172
Number of cells:
                                            244949
Number of combinational cells:
                                          198285
Number of sequential cells:
                                            38747
Number of macros/black boxes:
                                              220
Number of buf/inv:
                                             91004
Number of references:
Combinational area: 543527.865505
Buf/Inv area:
                                   88170.317663
Moncombinational area: 301825.717290
Macro/Black Box area: 847000.000000
Net Interconnect area: undefined (Wire load has zero net area)
Total cell area:
                                  1692353.582795
                               undefined
Total area:
1
```

#### 3) 功耗结果

除去 io\_pad 的功耗, 芯片的功耗为 50.7025mW

Power Group ( % ) A	Internal Power httrs	Switching Power	Leakage Power	Total Power
io_pad ( 81.32%)	18.4651	202.2242	2.5926e+03	220.6925
memory ( 0.00%)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
black_box ( 0.00%)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
clock_network ( 0.00%)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
register ( 15.30%)	40.1817	1.2585	6.9610e+04	41.5111
sequential ( 0.00%)	4.6645e-05	5.5282e-06	39.3468	9.1519e-05
combinational ( 3.39%)	4.5880	4.4391	1.6418e+05	9.1914
 Total	63.2349 mW	207.9219 mW	2.3642e+05 nW	271.3950

# 4)设计违例

# 最小电容违例

mın_	_capacitano	e

Net	Required Capacitance	Actual Capacitance	Slack	_
clk	6.43	1.43	-5.00	(VIOLATED)
cur_input0[0]	6.43	1.43	-5.00	(VIOLATED)
cur_input0[1]	6.43	1.43	-5.00	(VIOLATED)
cur_input0[2]	6.43	1.43	-5.00	(VIOLATED)
cur_input0[3]	6.43	1.43	-5.00	(VIOLATED)
cur_input0[4]	6.43	1.43	-5.00	(VIOLATED)
cur_input0[5]	6.43	1.43	-5.00	(VIOLATED)
cur_input0[6]	6.43	1.43	-5.00	(VIOLATED)
cur_input0[7]	6.43	1.43	-5.00	(VIOLATED)
cur_input0[8]	6.43	1.43	-5.00	(VIOLATED)
cur_input0[9]	6.43	1.43	-5.00	(VIOLATED)
cur_input0[10]	6.43	1.43	-5.00	(VIOLATED)
cur_input0[11]	6.43	1.43	-5.00	(VIOLATED)
cur_input0[12]	6.43	1.43	-5.00	(VIOLATED)
cur_input0[13]	6.43	1.43	-5.00	(VIOLATED)
cur_input0[14]	6.43	1.43	-5.00	(VIOLATED)
cur_input0[15]	6.43	1.43	-5.00	(VIOLATED)
cur_input1[0]	6.43	1.43	-5.00	(VIOLATED)
cur_input1[1]	6.43	1.43	-5.00	(VIOLATED)
cur_input1[2]	6.43	1.43	-5.00	(VIOLATED)
cur_input1[3]	6.43	1.43	-5.00	(VIOLATED)

(3)

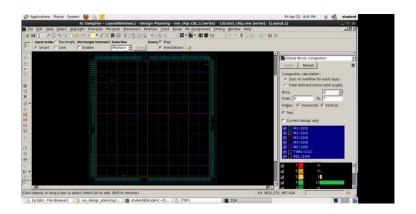
这部分由汪嘉航同学负责,我涉及的主要是不符合要求后修改 RTL 代码以及督促汪同学完成任务。

# 5. 电路物理实现与结果分析

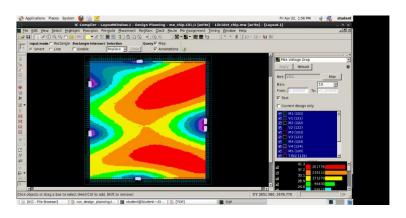
- (1) 给出利用 ICC 设计电路的各步骤结果;
- (2) 步骤包括: 局部规划、布局、时钟树综合和布线;
- (3) 结果包括:完成布局规划的芯片和完成布局布线的芯片概 貌图、时序结果、面积结果、功耗结果、芯片的压降、芯 片的拥塞分析、资源使用结果和设计违例;
- (4) 介绍自己在上述部分中的主要工作;

ICC 设计电路包括,版图规划,布局,时钟树综合,布线一下是各步骤结果;

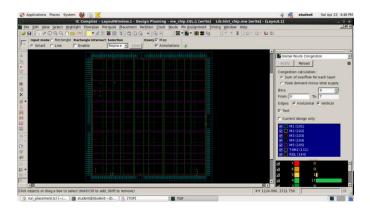
版图规划:芯片概貌图



## 压降

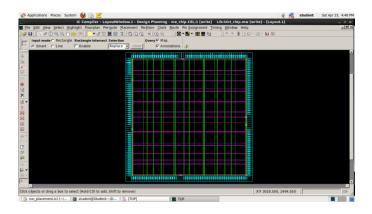


## 拥塞



#### Placement

# 芯片概貌图



# 时序结果

## 时钟树综合

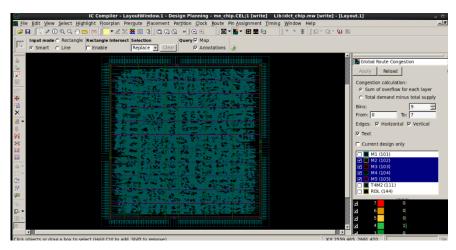
## 时序结果

```
student@Student:~/Desktop/Workspace/IDCT_55nm_mem/ICC/work
 File Edit View Search Terminal Help
  inst me/ref addr/USB/X (SVL AN2 0P5)
inst me/ref addr/USB/X (SVL E02 5.2)
inst me/ref addr/ad1[19] (ref addr)
inst me/ref ad reg_19_/D (SVL_FDPRBQ_F_2)
data arrival time
                                                                                                                                                                  0.15
                                                                                                                                                                                                 7.14 r
                                                                                                                                                                                                7.14 r
7.26 r
7.36 r
7.48 r
8.20 f
8.20 f
8.37 f
                                                                                                                                                                 0.12 *
0.11 *
0.12 *
0.72 *
                                                                                                                                                                 0.00
                                                                                                                                                                 0.16 *
                                                                                                                                                                                                 8.37
   clock clk (rise edge)
clock network delay (ideal)
clock uncertainty
inst_me/ref_ad_reg_19_/CK (SVL_FDPRBQ_F_2)
library setup time
data required time
                                                                                                                                                                                                5.00
9.30
9.10
9.10 r
8.86
8.86
                                                                                                                                                                5.00
4.30
-0.20
0.00
-0.24
    data required time
data arrival time
                                                                                                                                                                                                8.86
    slack (MET)
                                                                                                                                                                                                0.50
icc_shell>
```

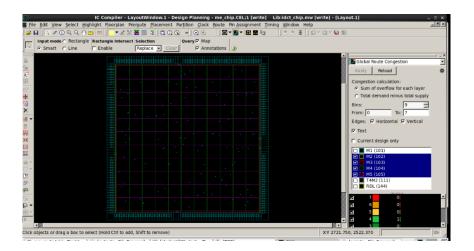
#### 布线

#### 时序结果

#### Finish



拥塞



#### 面积结果

```
Area

Combinational Area: 497640.067265

Noncombinational Area: 301937.997286

Buf/Inv Area: 44641.519311

Total Buffer Area: 15376.76

Total Inverter Area: 29264.76

Macro/Black Box Area: 847000.000000

Net Area: 0.000000

Net XLength : 3409100.50

Net YLength : 5150305.00

Cell Area: 1646578.064551

Design Area: 1646578.064551

Net Length : 8559406.00
```

#### 面积比例:

```
icc_shell> get_utilization
21:03:09 (snpslmd) OUT: "Galaxy-FP" student@Student [l7f01003266_1]
Top level utilization: 0.159937
0.159937
icc_shell> ■
```

#### 功耗结果

File Edit View	Search Termin	al Help		
Power Group ( % ) A	Power ttrs	Power	Power	Power
io_pad ( 11.10%)	5.6145	2.1709	2.5926e+03	7.7880
nemory ( 0.00%)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
olack_box ( 0.00%)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
lock_network ( 0.00%)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
egister ( 61.27%)	40.2656	2.6466	7.0228e+04	42.9845
equential ( 0.00%)		6.8879e-05	40.8950	2.3230e-04
( 27.63%)	5.3543	13.8541	1.6954e+05	19.3801
otal W	51.2346 mW	18.6717 mW	2.4240e+05 nW	70.1528
icc shell>				

## 资源使用结果

Design Rules		
Total Number of Nets:	212172	
Nets With Violations:	359	
Max Trans Violations:	0	
Max Cap Violations:	3	
Max Fanout Violations:	356	
Hostname: Student		
Compile CPU Statistics		
Resource Sharing:	0.00	
Logic Optimization:	0.00	
Mapping Optimization:	182.91	
Overall Compile Time:	197.09	
Overall Compile Wall Clock	ilme: 199.59	

从上述结果可以看到,我们的 ICC 设计,总体来看效率很高,使用的 IO,面积,资源使用结果较多,在最初阶段存在一定的拥塞,但在经过优化后,拥塞得到了完美解决。压降最大为 40mV<50mV,时序也均满足,符合要求。

(4)

这部分由王玉麟同学负责,我涉及的主要是不符合要求后修改 RTL 代码以及督促王同学完成任务。

# 6.任务分工与设计总结

简要说明课程设计中各小组成员的任务分工,课程设计过程中 遇到的主要问题,解决思路及其它问题。

#### 吴非:

电路架构图绘制和架构的设计

RTL 代码中 pe,pe\_line 基本计算模块,cmp 比较器,输出到文件以及延迟模块的编写(包括相关模块的 testbench)

代码最后的整合和测试,以及后续逻辑,物理综合不符合后的修改。

#### 问题:

Verilog 代码基本语法的熟悉:

问助教,上网查阅,同学讨论,编写 testbench 验证想法是否正确。 电路架构有功能 bug:

查阅资料,小组讨论修改架构和 RTL 代码。

代码调试:

换行后 32 个周期的停顿需要很准确的控制各个使能信号,通过查看波形调试,这部分所占用的时间甚至超过代码编写的时间。 前期讨论和进展不顺利:

定期督促和开会讨论。

#### 贾鑫鹏:

参与架构设计的讨论, 对数据的预处理。

RTL 代码中,地址产生模块 cur\_addr, ref\_addr, 与当前帧 存储模块 cur\_reg 的编写与调试。

后期代码运行中结果存在 bug,参与调试与解决。

问题:

Verilog 代码熟悉程度不高。

查资料熟悉代码内容,并对代码进行修改。

数据预处理

通过 cpp 脚本进行处理,在过程中出现了多次错误的处理 最终通过与原数据的多次对比,得到正确结果。

小模块中时序问题。

通过观察输出波形进行调试,改变使能信号与判断信号达到要求。

#### 汪嘉杭:

参与电路架构的讨论 前期 RTL 代码中的 mux 和 decoder,以及 testbench pe 模块例化文件 pe\_chip 和顶层文件的例化 me\_chip 的编写 逻辑综合

问题及解决思路

时序不满足要求

通过分析时序报告来发现优化策略

## 王玉麟:

参与电路架构的讨论 RTL 代码中, cmp 比较器初版,输出到文件及 testbench 物理综合

问题及解决思路

电路架构有功能 bug:

查阅资料,小组讨论修改架构和 RTL 代码

输入违例

输入时先经过 reg 再输入

电压压降,

先定义全部 pad 位置,调整电源 pad 位置

时序

调整 pad 位置,使布线距离更短

电路 skew 较大

优化时,设置调整参数

绕线偏差

实际 placement 存在误差,每次布局优化后,都需 route zrt global 重新评

估